

Kiss-Cut Module – KCM-S

Das Kiss-Cut Module schneidet Selbstklebefolien und Materialien bis 1.5 mm Dicke. Herausragend sind die hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit und die sehr hohe Präzision beim Schneiden kleiner Konturen.

Das KCM-S ist die konsequente Weiterentwicklung des bewährten C2 Werkzeugkopfs. Geringes Gewicht und kurze Hubbewegungen versprechen sehr hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten. Darüber hinaus besticht das Modul durch einfache Bedienung, schnelle Werkzeugwechsel und sehr hohe Präzision. Je nach Anwendungszweck können Sie zwischen zwei Bearbeitungsmodi wählen:

Im **Druckmodus** übt das Modul einen konstanten, sehr fein einstellbaren Druck, zwischen 30 - 1600 Gramm, auf das Bearbeitungsmaterial aus. Deckschichten von Selbstklebefolien werden präzise getrennt, ohne das Trägermaterial zu beschädigen.

Im **Positionsmodus** wird das Werkzeug bis zur eingestellten Tiefe abgesenkt und das Material komplett durchgeschnitten.

Zwei Schneidwerkzeuge und ein Zeichenwerkzeug können in das KCM-S eingesetzt werden:

- CT** Universell einsetzbares Schneidwerkzeug
- ST** Schneidwerkzeug mit integriertem, höhenverstellbarem Gleiter
- DT** Zeichenwerkzeug



ZS107-2020-m&k

Details

Schneidtiefen

- Durchschneiden: 1.5 mm
- Kiss-Cut: 1.5 mm
- Kiss-Cut mit Durchschneiden: 1.8 mm

Druckmodus: 30 - 1500 g.

Gewicht: 1.7 kg.

Einsatz von Zünd Ziehmessern mit rundem Schaft (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, W6).

Einschränkung des Arbeitsbereichs: X 5.5 mm, Y 6 mm.

Das KCM-S wird ab V1.50 durch die Cutter-Firmware unterstützt.

Kompatibel mit **S3**.

Alle Vorteile auf einen Blick

Kiss cutting und Durchschneiden mit einem Modul.

Exaktes Einstellen des optimalen Drucks mittels LED-Anzeige.

Schnelle, unkomplizierte Werkzeugwechsel.

Kurze Hubbewegung und leichte Werkzeuge garantieren eine hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit.

Durch die tangentielle Positionierung des Messers werden perfekte Ergebnisse bei feinen Konturen erzielt.